

甄試組別 / 名額	己組 (系統晶片組【IC設計領域聯合招生】) 一般生 7 名
甄試 項目	<p>一、初審 (佔 60%)</p> <p>請將下列資料依序存成PDF檔上傳：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、初審基本資料表(請依本系附件格式) 2、大學歷年成績單(需含學業成績總名次證明；同等學力者以最高學歷歷年成績單代替) 3、讀書計畫 4、其他有助於審查之資料(如英語能力證明、參與撰寫之研究報告、專題報告、學術論文等) <p>※一般生 【除初審特優逕行錄取者外，依初審成績順序至多通知甄試名額5倍之考生參加複試】</p> <p>二、複試</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.面試 (佔 40%) <p>以中文及英文雙語方式進行</p>
總成績 計算方式	<p>◎ 初審成績特優者：依初審成績逕行錄取。</p> <p>◎ 其他考生總成績：初審成績*60%+複試成績*40%。</p> <p>(各單項成績滿分均為100分)</p>
	<p>◎ 初審成績特優者，逕行錄取，名額上限為甄試名額二分之一 (含)。</p> <p>◎ 參加面試考生：比較總成績錄取；總成績相同時，依【複試成績】成績高低順序錄取。</p>
甄試 日期	尚未訂定 (113年11月07日~113年11月13日)
甄試 費用	1300元